

經濟部智慧財產局 函

地址：台北市大安區辛亥路二段185號3樓
承辦人：王妍婷
電話：(02)2376-6135
傳真：(02)2737-4030
電子信箱：ting00706@tipo.gov.tw

受文者：科技部

發文日期：中華民國107年05月28日
發文字號：智國企字第10711005180號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：敬請貴部協助將「2018台灣創新技術博覽會」發明競賽徵展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵各界踴躍報名參展，以共同促進專利技術商品化與產業化，至鈞公誼。

說明：

- 一、為彰顯台灣創新研發能量，使本展成為國際級研發交易樞紐平台，「台北國際發明暨技術交易展」自2018年起規劃轉型，展覽名稱變更為「台灣創新技術博覽會」。
- 二、本展去年展出近1,500項發明專利與創新技術，並邀請來自全球23個國家之發明人及廠商共襄盛舉，展期3天計吸引77,357人次買主及民眾前來觀展及尋找交易商機。
- 三、2018台灣創新技術博覽會將於本(107)年9月27日至29日假台北世貿一館盛大展出，預計邀請20個以上國家、600家以上國內外發明人及廠商參展。其中發明競賽展區將同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 四、本展報名期間自107年5月21日至6月30日止，展覽相關訊息、參展說明及報名表電子檔，可逕至本展專屬網站([http](http://)



s://www.inventaipai.com.tw/)查詢及下載使用。

正本：科技部、教育部

副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會

2018-05-28
14:34:19
電子印章



訂

線

